



Systemdatenblatt

SL TECH 4040

Positionen

*** Grundposition

- **Vorbereitung mit geeigneten Mitteln, vorzugsweise mittels Strahlen**

*** Alternativposition

- **Untergrundvorbereitung mit geeigneten Mitteln**
- **Grundierung mit einem nonylphenol-, lösemittel- und weichmacherfreien 2-K EP-Bindemittel**
mind. 0,30 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160> (je nach Saugfähigkeit/Porosität des Untergrundes)
- **/Egalisierung von geringeren Rauigkeiten, ca. 0,5 mm, mit einem transparenten 2-K EP-Bindemittel**
Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² Remmers Epoxy ST 100 <1160>
ca. 0,5 kg Remmers Selectmix 01/03 <4405>
- **Kupferlitze - selbstklebende Kupferbänder als Erdungssystem**
ca. 0,1-0,5 m/m² Remmers Kupferlitze
mind. 2-3 Remmers Leitsets je nach Raumabmessungen
- **Leitfähige Querleitschicht aus einem wässrigen 2-K EP-Bindemittel (Erdungselemente gesondert beschrieben)**
ca. 0,10 - 0,15 kg/m² Remmers Epoxy Conductive LE <67011>
- **Beschichtung mit einem elektrostatisch leitfähigen, pigmentierten 2-K EP-Bindemittel.**
1,8-2,5 kg/m² Epoxy AS Color <6975> (Farbton nach Wahl des Auftraggebers)
- **SL TECH 4040 - Wässrige Versiegelung auf neuen bzw. vorhandenen, vorbereiteten, ableitfähigen Beschichtungen**
Verbrauch: mind. 0,14 kg/m² RemmersPUR Aqua Top ESD <6696> (Farbe nach Wahl des AG)